

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004年12月23日 (23.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/111108 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08G 73/10, C07D 241/42, G02F 1/1337, H01L 29/786, H05B 33/14, 33/22

葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社 物質科学研究所内 Chiba (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008789

(74) 代理人: 小島 隆司 (KOJIMA, Takashi); 〒1040061 東京都中央区銀座二丁目16番12号 銀座大塚ビル2階 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2004年6月16日 (16.06.2004)

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) 国際出願の言語: 日本語

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(26) 国際公開の言語: 日本語

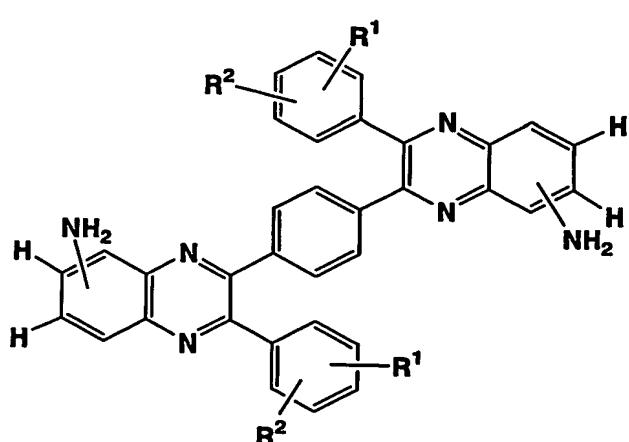
添付公開書類:
— 國際調査報告書

(30) 優先権データ:
特願2003-172126 2003年6月17日 (17.06.2003) JP

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DIAMINE HAVING QUINOXALINE UNIT, POLYIMIDE PRECURSOR, POLYIMIDE AND USE THEREOF

(54) 発明の名称: キノキサリンユニットを有するジアミン、ポリイミド前駆体及びポリイミド並びにその利用



(1)

(57) Abstract: A diaminobenzene compound is disclosed which is represented by the formula (1). By reacting this compound with a tetracarboxylic acid (derivative), there can be obtained a polyimide which has charge carrier transport properties and is excellent in heat resistance, film strength and thin-film properties.

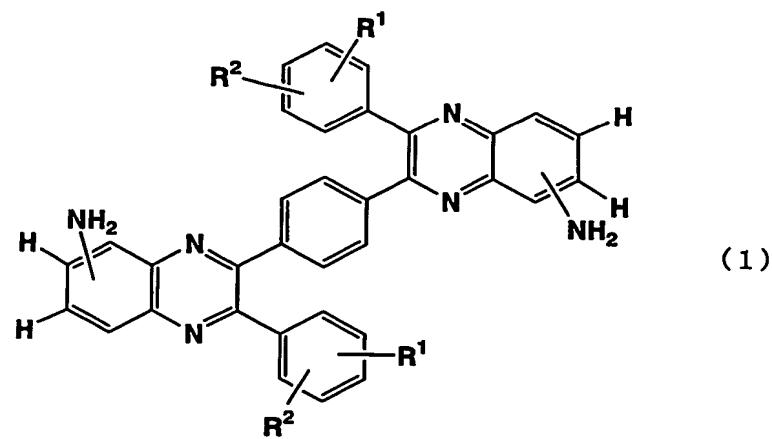
WO 2004/111108 A1

[競業有]



(57) 要約:

式（1）で表されるジアミノベンゼン化合物。この化合物と、テトラカルボン酸（誘導体）とを反応させることで、耐熱性、被膜強度、薄膜性状に優れ、かつ、電荷キャリア輸送性を有するポリイミドが得られる。



明細書

キノキサリンユニットを有するジアミン、ポリイミド前駆体及びポリイミド並びにその利用

5 技術分野

本発明は、ジアミノベンゼン化合物、該化合物を原料として合成されるポリイミド前駆体及びポリイミド、並びに該ポリイミドの薄膜の利用に関し、更に詳述すると、工業的に製造容易な電荷キャリア輸送性高分子の原料モノマーとなるキノキサリンユニットを有するジアミン化合物、及び該化合物を原料化合物の1つとして合成されたポリイミド前駆体又はポリイミドに関する。

10 背景技術

ポリイミドは、テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応によって得られる線状の高分子であり、高引張強度、強韌性を持ち、優れた電気絶縁性と耐薬品性を示す上、耐熱性が優れるという特徴を持っている。

このため、ポリイミドは、耐熱性のフィルム、コーティング膜、接着剤、成型用樹脂、積層用樹脂、繊維として使用するのに好適であり、近年、その特徴を利用して、自動車部品、特殊機械部品、電気電子材料、宇宙航空機材料等への応用が盛んになってきている。特に、半導体素子や液晶表示素子分野において、例えば、上記特徴を生かした絶縁膜（特開平5-21705号公報）、緩衝膜（特開平11-347478号公報）、保護膜、液晶表示素子の配向膜等として多用されてきている。

しかしながら、従来のポリイミドは絶縁性が高いため、静電気を帯び易かったり、印加された電圧によりポリイミド膜中に電荷が蓄積したりすることで、素子特性上や、素子製造上で様々な問題が生じる場合があった。このため、ポリイミドが有する種々の特徴を保ちながら、より低抵抗で、かつ、帶電や電荷蓄積の少ないポリイミド樹脂が求められていた。

ポリイミドの低抵抗化には、従来、幾つかの方法が試みられている。例えば、ポリイミド中に金属粉、導電性金属酸化物、カーボンブラック等を混入させる方

法（特開2002-292656号公報）や、イオン系界面活性剤を使用する方法（特開平7-330650号公報）などが挙げられる。しかしながら、これらの方法では、例えば、均一な薄膜が得られなかったり、透明性が損なわれたり、イオン性不純物が多くなったりして、電子デバイス用途には適さないなどの問題 5 があった。

一方、低抵抗なポリマー材料として、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン等に代表されるいわゆる導電性ポリマーが知られている。これらの導電性ポリマーは、アニリン、ピロール、チオフェン又はその誘導体をモノマー原料とし、酸化剤によって化学酸化重合するか、もしくは電気化学的に重合する手法に 10 よって得ることができる。

このような手法によって得られた導電性ポリマー材料は、ルイス酸などの酸をドーピングすることによって、高い導電性を示すことが一般に知られており、ドープされた導電性ポリマーは、帯電防止剤、電磁波シールド剤などに応用できる（テルジェ エー スコティム（Terje A. Skotheim）、ロナルド エル エルゼ 15 ンバーマー（Ronald L. Elsenbaumer）共著、「導電性高分子ハンドブック（Handbook of Conducting Polymers）」、第2版、マーシャルデッカー社（Marcel Dekker, Inc.）、「1998年、p. 13-15、p. 518-529）。

しかしながら、上記方法で重合された導電性ポリマー材料は、一般に溶剤への溶解性が低いという欠点を有しており、導電性ポリマー材料を有機溶剤に溶解又は分散させたワニスから得られる薄膜は、機械的強度が小さいため脆く、強靭な薄膜を得ることは困難であった。

さらに、有機溶剤に溶解し得る導電性ポリマーであっても、多くの場合ゲル化してしまい、そのワニスの安定性は極めて悪いものであった。

以上のように、従来のポリイミドは絶縁性が高く、静電気を帯び易かったり、印加された電圧によりポリイミド膜中に電荷が蓄積したりする等の様々な問題を有しており、一方、このような欠点を有していない導電性ポリマーにおいても、溶液の安定性や、薄膜性状の面で必ずしも満足できるものではなく、これらの欠点を有さない新たな導電性材料となり得るポリマーが求められていた。

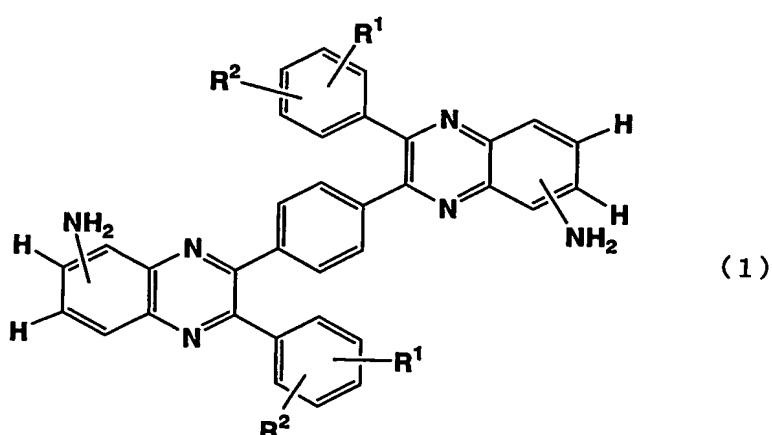
発明の開示

本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、耐熱性が高く、かつ、低抵抗で電荷キャリア輸送性を有するポリイミドフィルム又はポリイミド薄膜を与えるジアミノベンゼン化合物、このジアミノベンゼン化合物を用いて得られるポリイミド前駆体（ポリアミック酸）及びポリイミド、並びにこのポリイミドの薄膜の利用を提供することを目的とする。

本発明者は、上記課題を解決すべく、ポリイミド薄膜の電荷キャリア輸送性向上、被膜強度向上、ワニスの安定化を目的に鋭意検討を重ねた結果、キノキサリンユニットを有する下記式（1）で表されるジアミノベンゼン化合物を原料として得られるポリイミド及びその前駆体、すなわち、主鎖にキノキサリン骨格を有するポリイミド及びその前駆体が、安定した電気的特性及び機械的特性を示すことを見出し、本発明を完成した。

即ち、本発明は、下記〔1〕～〔12〕の発明を提供する。

〔1〕 式（1）で表されることを特徴とするジアミノベンゼン化合物。

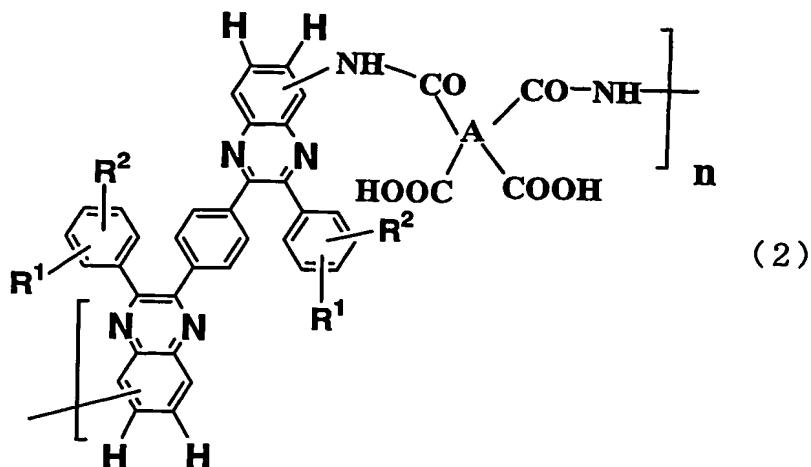


15

（式中、R¹及びR²は、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、又はアルコキシ基を示す。）

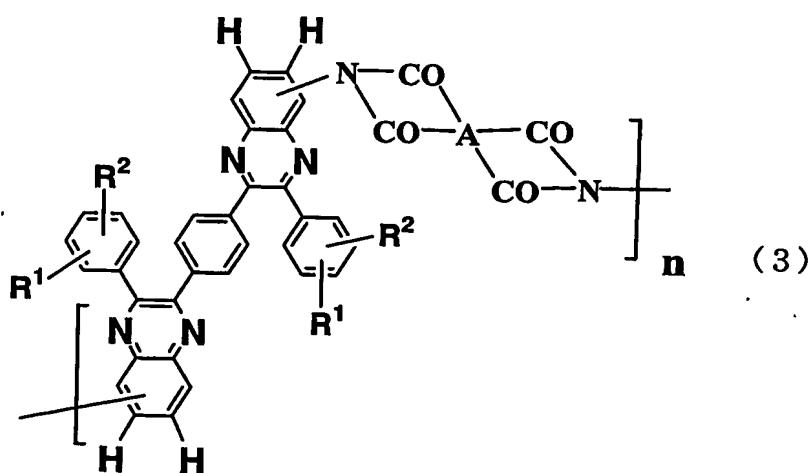
〔2〕 R¹及びR²が、それぞれ独立して、炭素数1～20のアルキル基、炭素数1～20のアルコキシ基、又は炭素数1～20のフルオロアルキル基である
20 〔1〕のジアミノベンゼン化合物。

〔3〕 下記式（2）の繰り返し単位を含むことを特徴とするポリイミド前駆体。



(式中、R¹及びR²は、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、又はアルコキシ基を示し、Aは、テトラカルボン酸残基を示し、nは、1～5000の整数を示す。)

5 [4] 下記式（3）の繰り返し単位を含むことを特徴とするポリイミド。



(式中、R¹及びR²は、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、又はアルコキシ基を示し、Aは、テトラカルボン酸残基を示し、nは、1～5000の整数を示す。)

10 [5] [1] 又は [2] のジアミノベンゼン化合物を少なくとも1モル%含有するジアミン成分と、テトラカルボン酸又はその誘導体とを反応させてなるポリイミド前駆体。

[6] 前記テトラカルボン酸及びその誘導体が、芳香族テトラカルボン酸及びその誘導体である [5] のポリイミド前駆体。

[7] 前記芳香族テトラカルボン酸が、フェニルまたは置換フェニル基を有するテトラカルボン酸である[6]のポリイミド前駆体。

[8] [5]～[7]のいずれかのポリイミド前駆体を閉環反応させてなるポリイミド。

5 [9] [4]または[7]のポリイミドで形成された電荷キャリア輸送性膜。

[10] [9]の電荷キャリア輸送性膜を用いた有機トランジスタデバイス。

[11] [9]の電荷キャリア輸送性膜を少なくとも1層有する有機発光ダイオード。

[12] [9]の電荷キャリア輸送性膜を用いた蛍光フィルター。

10 [13] [9]の電荷キャリア輸送性膜を用いた液晶配向膜。

本発明のジアミノベンゼン化合物は、合成が容易であり、これを原料の一つとして用いることで、耐熱性、被膜強度、薄膜性状に優れ、かつ、電荷キャリア輸送性を有するポリイミドが得られる。このポリイミドは、従来のポリイミド膜に比べて低抵抗値を有するのに加え、電荷キャリアを移動させ得る膜であるため、

15 有機トランジスタデバイス、有機発光ダイオード、蛍光フィルター、液晶配向膜などの、各種電子デバイス用コート剤、エレクトロニクス材料等に好適に用いることができる。

図面の簡単な説明

20 第1図は、実施例9のポリイミド薄膜の整数項(ε)の周波数依存性を示す。

第2図は、実施例9のポリイミド薄膜中のキャリアの挙動を示す。

第3図は、実施例15～17のポリイミド薄膜の電流電圧特性を示す。

第4図は、実施例18～20ポリイミド薄膜を用いた有機発光ダイオード電圧－輝度特性を示す。

25

発明を実施するための最良の形態

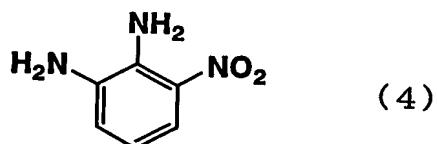
以下、本発明についてさらに詳しく説明する。

本発明のキノキサリンユニットを有する式(1)で表されるジアミノベンゼン化合物は、簡便に合成することができ、ポリイミド、ポリアミドなどの原料とし

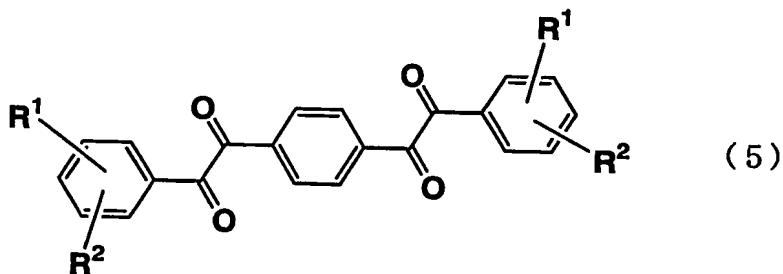
て有用なものである。

本発明の式（1）で表されるジアミノベンゼン化合物は、ジアミン部とキノキサリン部とから構成される。その合成方法は、特に限定されるものではないが、例えば、以下に述べる方法が挙げられる。

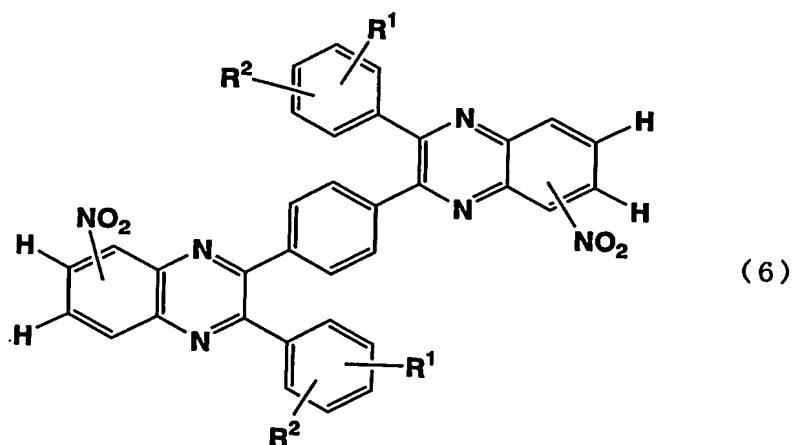
5 ジアミンの合成においては、対応する式（4）



で示されるニトロ体を合成し、更に、酢酸存在下メタノール中で、式（5）



で示されるベンジル化合物と反応させることで、式（6）



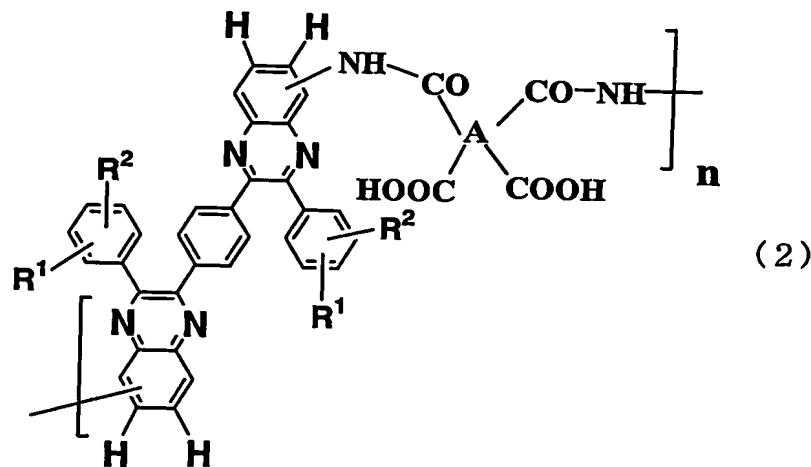
10

で表されるジニトロ体を合成し、更に、パラジウムカーポンを用いて水素でニトロ基を還元してアミノ基に変換することが一般的である。

置換基R¹及びR²は一般的には水素であるが、溶剤に対する溶解性を上げるために、アルキル基、アルコキシ基、フルオロアルキル基などが適している。こ

これらのアルキル基、アルコキシ基、及びフルオロアルキル基の炭素数としては、1～4が一般的であるが、炭素数20までの導入は可能である。なお、式(1)～(6)において、同一の符号を付した置換基同士は同時に同一でも、異なっていてもよい。

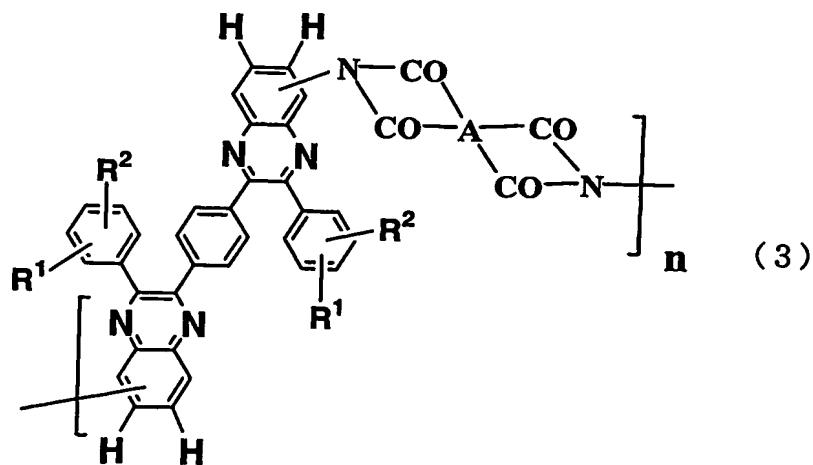
5 以上に述べたような製造方法によって得られる式(1)で表される本発明のジアミノベンゼン化合物は、テトラカルボン酸、テトラカルボン酸ジハライド、テトラカルボン酸二無水物などのテトラカルボン酸及びその誘導体との重縮合を行うことにより、主鎖にキャリア輸送性を示すキノキサリン誘導体を有するポリイミド前駆体(式(2))を合成することができる。



10

(式中、Aは、テトラカルボン酸残基を示し、nは、1～5000の整数を示す。)

更に、このポリイミド前駆体を脱水閉環反応することにより、式(3)で示される繰り返し単位を有するポリイミドが得られる。



(式中、A及びnは、上記と同じ。)

テトラカルボン酸及びその誘導体の具体例を挙げると、ピロメリット酸、3, 3', 4, 4' -ペンゾフェノンテトラカルボン酸、3, 3', 4, 4' -ビフェニルテトラカルボン酸、2, 3, 3', 4 -ビフェニルテトラカルボン酸、
5 ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)エーテル、ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)スルホン、ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)メタン、2, 2 -ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3 -ヘキサフルオロー-2, 2 -ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)プロパン、ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン、2, 3, 6, 7 -ナフタ
10 レンテトラカルボン酸、1, 2, 5, 6 -ナフタレンテトラカルボン酸、1, 4, 5, 8 -ナフタレンテトラカルボン酸、2, 3, 4, 5 -ピリジンテトラカルボン酸、2, 6 -ピス(3, 4 -ジカルボキシフェニル)ピリジンなどの芳香族テトラカルボン酸及びこれらの二無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物、1, 2, 3, 4 -シクロブタンテトラカルボン酸、1, 2, 3, 4 -シクロペンタンテトラカルボン酸、2, 3, 5 -トリカルボキシシクロペンチル酢酸、
15 3, 4 -ジカルボキシ-1, 2, 3, 4 -テトラヒドロ-1 -ナフタレンコハク酸などの脂環式テトラカルボン酸及びこれら酸二無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物、1, 2, 3, 4 -ブタンテトラカルボン酸などの脂肪族テトラカルボン酸及びこれら二無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物などが挙げられる。

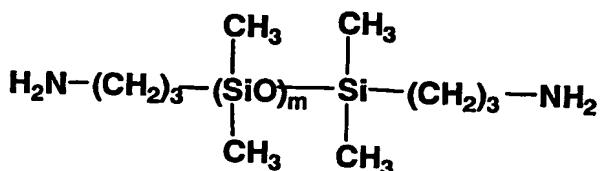
これらテトラカルボン酸及びその誘導体の中でも、芳香族テトラカルボン酸及びその誘導体が好ましく、より好ましくはフェニルまたは置換フェニル基を有する芳香族テトラカルボン酸及びその誘導体である。この場合、置換フェニル基の置換基は、炭素数1～10のアルキル基、アルコキシ基が好ましく、より好ましくは、炭素数1～5のアルキル基、アルコキシ基である。なお、テトラカルボン酸及びその誘導体は、1種又は2種以上を混合して使用することができる。

本発明のポリイミドを得るために使用されるジアミンは、式(1)で表されるジアミノベンゼン誘導体(以下、ジアミン(1)と略す)を必須成分とするものであればよく、ジアミン(1)とテトラカルボン酸誘導体とを共重合することに

よって、又はジアミン（1）とそれ以外の一般のジアミン（以下、一般ジアミンと略す）とテトラカルボン酸及びその誘導体とを共重合することによって、主鎖にキャリア輸送性を示すキノキサリン誘導体を有するポリイミドを合成することができる。

5 使用可能な一般ジアミンとしては、一般にポリイミド合成に使用される一級ジアミンであれば、特に限定されるものではない。具体例を挙げれば、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2, 5-ジアミノトルエン、2, 6-ジアミノトルエン、4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ジアミノビフェニル、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルエテル、2, 2'-ジアミノジフェニルプロパン、ビス（3, 5-ジエチル-4-アミノフェニル）メタン、ジアミノジフェニルスルホン、ジアミノベンゾフェノン、ジアミノナフタレン、1, 4-ビス（4-アミノフェノキシ）ベンゼン、1, 4-ビス（4-アミノフェニル）ベンゼン、9, 10-ビス（4-アミノフェニル）アントラセン、1, 3-ビス（4-アミノフェノキシ）ベンゼン、4, 15 4'-ビス（4-アミノフェノキシ）ジフェニルスルホン、2, 2-ビス〔4-（4-アミノフェノキシ）フェニル〕プロパン、2, 2-ビス〔4-（4-アミノフェニル）ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス〔4-（4-アミノフェノキシ）フェニル〕ヘキサフルオロプロパン等の芳香族ジアミン、ビス（4-アミノシクロヘキシル）メタン、ビス（4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル）メタン等の脂環式ジアミン及びテトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等の脂肪族ジアミン、さらには、下記式などで示されるジアミノシロキサン等がある。なお、これらのジアミンは、1種又は2種以上を混合して使用することができる。

20



（式中、mは1から10の整数を表す）

25 ジアミン（1）と一般ジアミンとを併用して本発明のポリイミドを重合する場合、使用するジアミンの総モル数に対するジアミン（1）のモル数の割合を調整

することにより、撥水性などのポリイミドの表面特性を改善できる。

使用するジアミンの総モル数に対するジアミン（1）のモル数の割合は、少なくとも1モル%以上であり、好ましくは5モル%以上である。

テトラカルボン酸及びその誘導体と、ジアミン（1）及び一般ジアミンとを反応、重合させてポリイミド前駆体とした後、これを閉環イミド化するが、この際用いるテトラカルボン酸及びその誘導体としてはテトラカルボン酸二無水物を用いるのが一般的である。

テトラカルボン酸二無水物のモル数と、ジアミン（1）及び一般ジアミンの総モル数との比は0.8～1.2であることが好ましい。通常の重縮合反応同様、このモル比が1に近いほど生成するポリイミド前駆体（ポリイミド）の分子量は大きくなる。

本発明においてポリイミド前駆体（ポリイミド）の分子量が小さすぎると、これを用いて得られる塗膜の強度が不十分となる場合があり、逆にポリイミド前駆体（ポリイミド）の分子量が大きすぎると、薄膜形成時の作業性、薄膜の均一性が悪くなる場合がある。従って、本発明におけるポリイミド前駆体（ポリイミド）の分子量は、G P C (Gel Permeation Chromatography) 法で測定した重量平均分子量で1万～100万とするのが好ましい。

テトラカルボン酸二無水物とジアミンとを反応、重合させる方法は、特に限定されるものではなく、一般にはN-メチルピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド等の有機極性溶媒中に1級ジアミンを溶解し、その溶液中にテトラカルボン酸二無水物を添加し、これらを反応させてポリイミド前駆体を合成した後、脱水閉環イミド化する方法が用いられる。

テトラカルボン酸二無水物とジアミンとを反応させてポリイミド前駆体とする際の反応温度は、-20～150℃、好ましくは-5～100℃の範囲で任意の温度を選択することができる。更に、このポリイミド前駆体を100～400℃で加熱脱水するか、または通常用いられているトリエチルアミン／無水酢酸などのイミド化触媒を用いて化学的イミド化を行うことにより、ポリイミドとすることができます。

本発明のポリイミドの薄膜を形成するには、通常、ポリイミド前駆体溶液をそ

のまま基材に塗布し、基材上で加熱イミド化してポリイミド薄膜を形成する方法を採用することができる。この際用いられるポリイミド前駆体溶液は、上記重合溶液をそのまま用いてもよく、生成したポリイミド前駆体を大量の水、メタノールなどの貧溶媒中に投入し、沈殿回収した後、溶媒に再溶解して用いてもよい。

5 上記ポリイミド前駆体の希釈溶媒及び／又は沈殿回収したポリイミド前駆体の再溶解溶媒は、ポリイミド前駆体を溶解するものであれば特に限定されない。このような溶媒の具体例としては、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらは、単独で使用しても混合して使用してもよい。更に、単独では均一溶媒が得られない溶媒であっても、均一溶媒が得られる範囲でその他の溶媒を加えて用いることもできる。その他の溶媒の例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。

15 また、基材上にポリイミド薄膜を形成させる場合、ポリイミド薄膜と基材との密着性を更に向上させる目的で、得られたポリイミド前駆体溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることも好適である。さらに、加熱イミド化させる温度は、100～400℃の任意の温度を採用できるが、特に150～350℃の範囲が好ましい。

一方、本発明のポリイミドが溶媒に溶解する場合には、テトラカルボン酸二無水物と一級ジアミンとを反応させて得られたポリイミド前駆体を溶液中でイミド化し、ポリイミド溶液とすることができる。溶液中でポリイミド前駆体をポリイミドに転化する場合には、通常、加熱により脱水閉環させる方法が採用される。この加熱脱水による閉環温度は、150～350℃、好ましくは120～250℃の任意の温度を選択できる。

25 また、ポリイミド前駆体をポリイミドに転化するその他の方法としては、公知の脱水閉環触媒を使用して化学的に閉環することもできる。このようにして得られたポリイミド溶液はそのまま使用してもよく、メタノール、エタノール等の貧溶媒に沈殿させ単離した後、適当な溶媒に再溶解させて使用してもよい。再溶解させる溶媒は、得られたポリイミドを溶解させるものであれば特に限定されず、

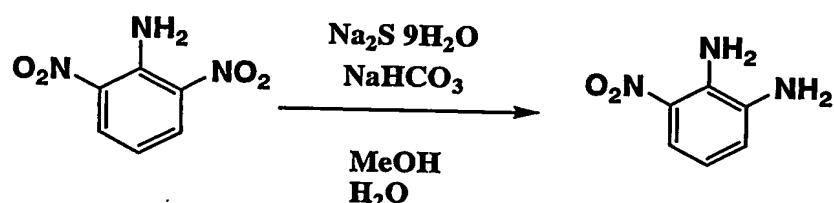
ポリイミド前駆体で述べた再溶解用の各種溶媒に加えて、さらに、2-ピロリドン、N-エチルピロリドン、N-ビニルピロリドン、 γ -アブチルラクトン等を用いることができる。また、これらの溶媒単独では溶解性が不充分である場合、上述したその他の溶媒を併用してもよい。

5 さらに、基材上にポリイミド薄膜を形成させる場合、ポリイミド薄膜と基材との密着性をより向上させる目的で、得られたポリイミド溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることも好適である。この溶液を基材上に塗布し、溶媒を蒸発させることにより、基材上にポリイミド薄膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すればよく、通常は80～150°Cで充分である。

10 なお、本発明のポリイミドの薄膜を形成する際の塗布方法としては、ディップ法、スピンドルコート法、転写印刷法、ロールコート、刷毛塗りなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

以下、合成例、実施例及び比較例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は、下記の実施例に限定されるものではない。

15 [合成例1] 1-ニトロ-2, 3-ジアミノベンゼンの合成



市販の1-アミノ-2, 5-ジニトロベンゼン1.4gをメタノール225mLに溶解し、これに硫化ナトリウム6.0g及び炭酸水素ナトリウム2.1gを水240gに溶解したものを、滴下ロートにて反応温度60°Cに保ったまま添加した。

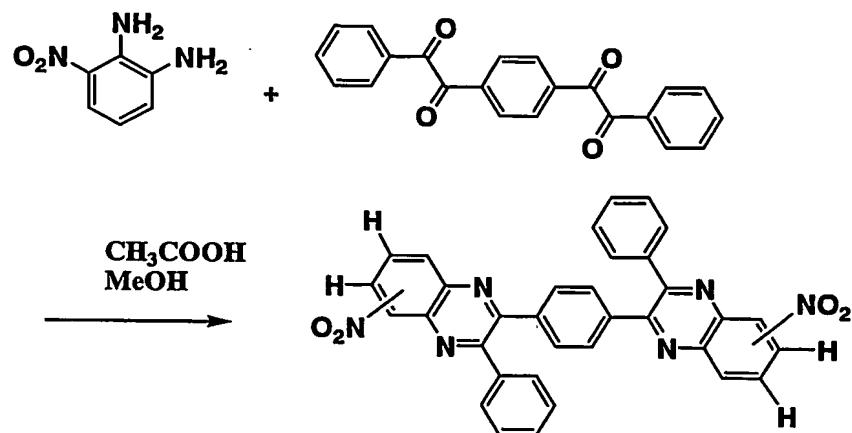
20 添加終了後、更に60°Cで1時間攪拌した。反応終了後、室温まで冷却し、濾過した。

M/z (FD+) 153 (計算値 153.1396)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , δ ppm) 7.72, 7.70, 7.24, 6.92,
6.62, 6.60, 6.59, 5.92, 3.40

25 収量 7.79g (収率 66.5%)

[合成例 2] 1, 4-ビス [5-ニトロ-3-フェニルキノキサリン-2-イル] ベンゼンの合成

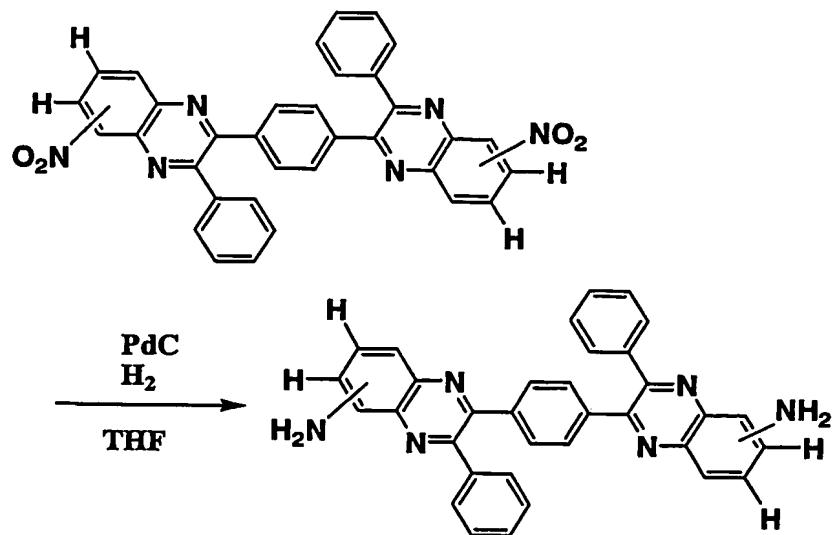


1-ニトロ-2, 3-ジアミノベンゼン 3. 06 g と 1, 4-ビスピベンジルと
5 を酢酸-メタノール (1 : 1) 混合溶媒に分散させ、窒素雰囲気下、60 °Cで 3.
5 時間攪拌した。反応終了後、室温まで冷却した後、沈殿物を濾過し、メタノー
ルで洗浄、乾燥後、目的物を得た。

M/z (FD+) 575 (計算値 576.56)

収量 6.35 g (収率 95 %)

10 [実施例 1] 1, 4-ビス [5-アミノ-3-フェニルキノキサリン-2-イル] ベンゼンの合成



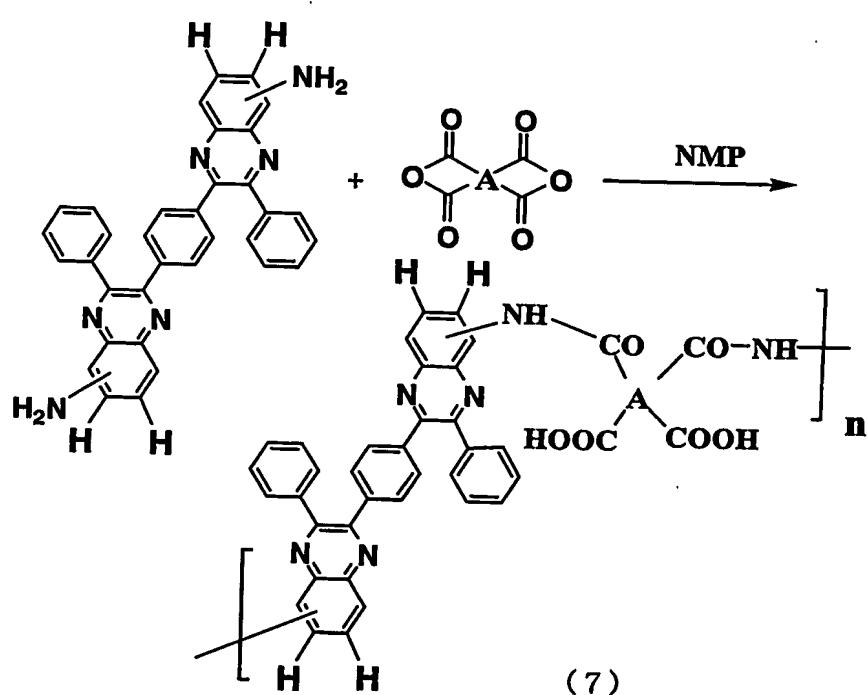
1, 4-ビス [5-ニトロ-3-フェニルキノキサリン-2-イル] ベンゼン

2. 37 g を、 THF 300 g に溶解し、 窒素置換した後、 PdC 1.14 g を添加した。反応系を窒素置換した後、水素を規定量添加し、室温で48時間攪拌した。反応終了後析出物を濾別し、洗浄液の着色がなくなるまでメタノールで洗浄し、乾燥した。その後、濾別した粗物を、シリカゲルカラムにより分離精製し、目的物を得た。このとき溶離液は、クロロホルムを用いた。

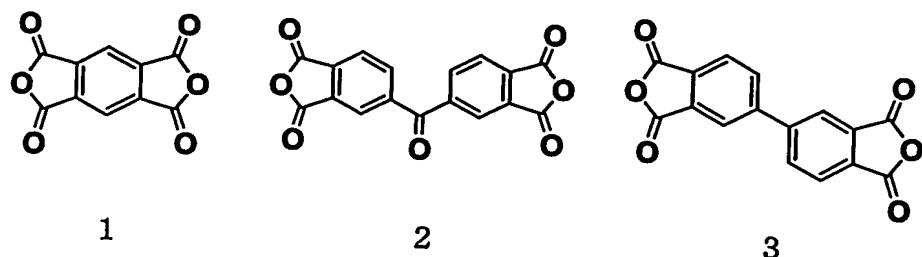
M/z (FD+) 515 (計算値 516.59)

収量 1.05 g (収率 49.5%)

[実施例2～4] ポリイミド前駆体の合成



10 以下の1～3で示される酸二無水物をそれぞれ用い、各酸無水物及び1,4-ビス[5-アミノ-3-フェニルキノキサリン-2-イル]ベンゼンを、NMP中、表1に示す条件にて室温で一定時間攪拌することにより、式(7)（Aはテトラカルボン酸残基を示す。）で表されるポリイミド前駆体を重合した。重合条件及び得られた重合物の分子量を、併せて表1に示す。



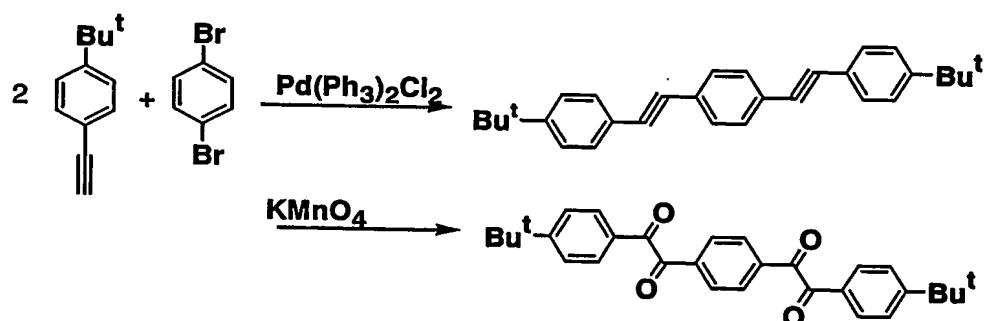
[表1] ポリイミド前駆体の重合条件及び分子量

実施例	酸二無水物 (mol)	ジアミン (mol)	溶媒 *1	重合条件 温度(°C) 時間(hr)	分子量 GPC(Peak top) 平均分子量(Mn)
2	1 (1.9 mmol)	1.9 mmol	NMP	25 144	24539 (Mpeak top) 22488 (Mn)
3	2 (5.0 mmol)	5.0 mmol	NMP	25 144	47950 (Mpeak top) 36493 (Mn)
4	3 (5.0 mmol)	5.0 mmol	NMP	25 144	25941 (Mpeak top) 22495 (Mn)

*1: 固形分濃度 20質量%

(反応終了時はNMPを添加し固体分濃度5質量%とした)

[合成例3] 1, 3-ビス [(4-tert-ブチルフェニル) グリオキサロイル] ベンゼンの合成

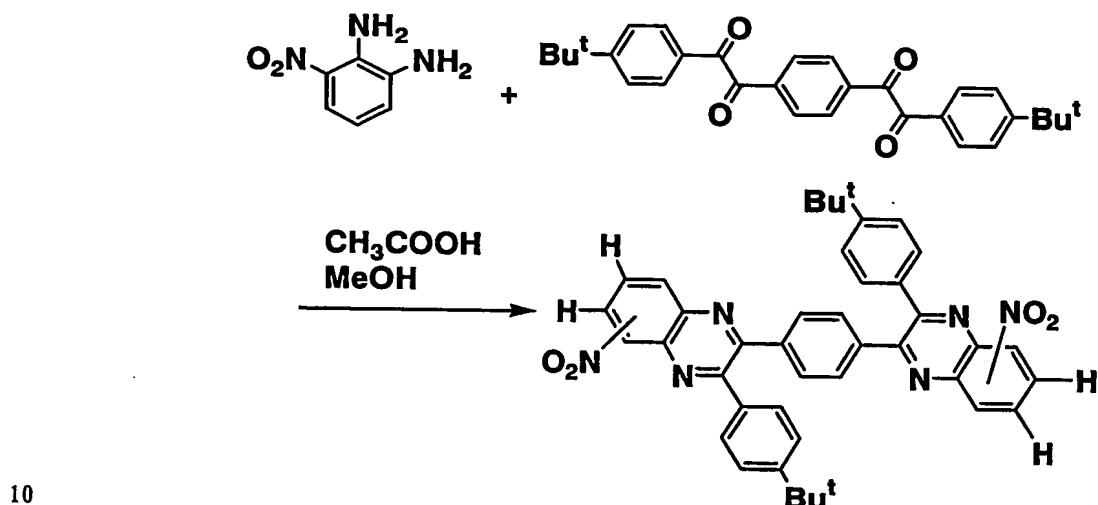


1, 4-ジプロモベンゼン 2. 66 ml をトリエチルアミン (70 ml) 及び
ピリジン (30 ml) に溶解した。溶存酸素を取り除いた後、Pd (PPh₃)₂
Cl₂ 0. 3 g、トリフェニルfosfin 0. 6 g、ヨウ化銅 (Cu I) 0.
1 g を添加し、再度、溶存酸素を除去した。その後、反応温度 70 °C で攪拌しな
がら 4-tert-ブチルフェニルアセチレン 9 ml をピリジン 9 ml に溶解し
たものを滴下した。24時間 70 °C で反応させた後、過剰の希塩酸に反応物を投
入し、析出した沈殿を濾別後、クロロホルムで抽出した。その後、濾別した粗物
を希塩酸と水で更に洗浄した後、2-プロパノールで再結晶し、1, 3-ビス
[4-tert-ブチルフェニルエチニル] ベンゼンの無色結晶を得た。
15 M/z (FD+) 389 (計算値 390. 56)

得られた無色結晶 1 g をアセトン 400 ml に溶解し、この溶液を、炭酸水素ナトリウム 0.5 g 及び硫酸マグネシウム 2.5 g を水 60 ml に溶解して調製した溶液に加えた。これに過マンガン酸カリウム 2.3 g を加え、4 時間攪拌した。希硫酸を加えて酸性化した後、NaNO₂ を添加して酸化反応を停止した。酸化マンガンを濾別した後、目的物をヘキサン、エーテル混合溶媒 (1 : 1) で抽出し、エタノールで再結晶し、黄色結晶を得た (収率 83%)。

M/z (FD+) 453 (計算値 454.56)

[合成例 4] 1, 4-ビス [3-(4-tert-ブチルフェニル)-5-ニトロキノキサリン-2-イル] ベンゼンの合成



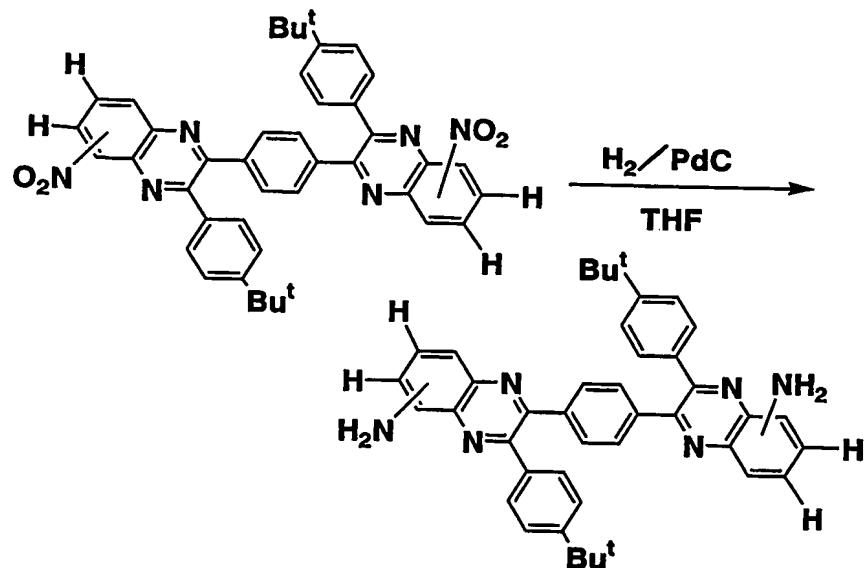
10

1-ニトロ-2, 3-ジアミノベンゼン 3.06 g と、1, 3-ビス [(4-tert-ブチルフェニル) グリオキサロイル] ベンゼン 9.10 g とを酢酸メタノール (1 : 1) 混合溶媒に分散し、窒素雰囲気下 60°C で 3.5 時間攪拌した。反応終了後、室温まで冷却した後、沈殿物をろ過し、メタノールで洗浄、乾燥後、目的物を得た。

M/z (FD+) 687 (計算値 688.77)

収量 5.35 g (収率 38.9%)

[実施例 5] 1, 4-ビス [3 - (4 - t e r t - プチルフェニル) - 5 - アミノキノキサリン - 2 - イル] ベンゼンの合成

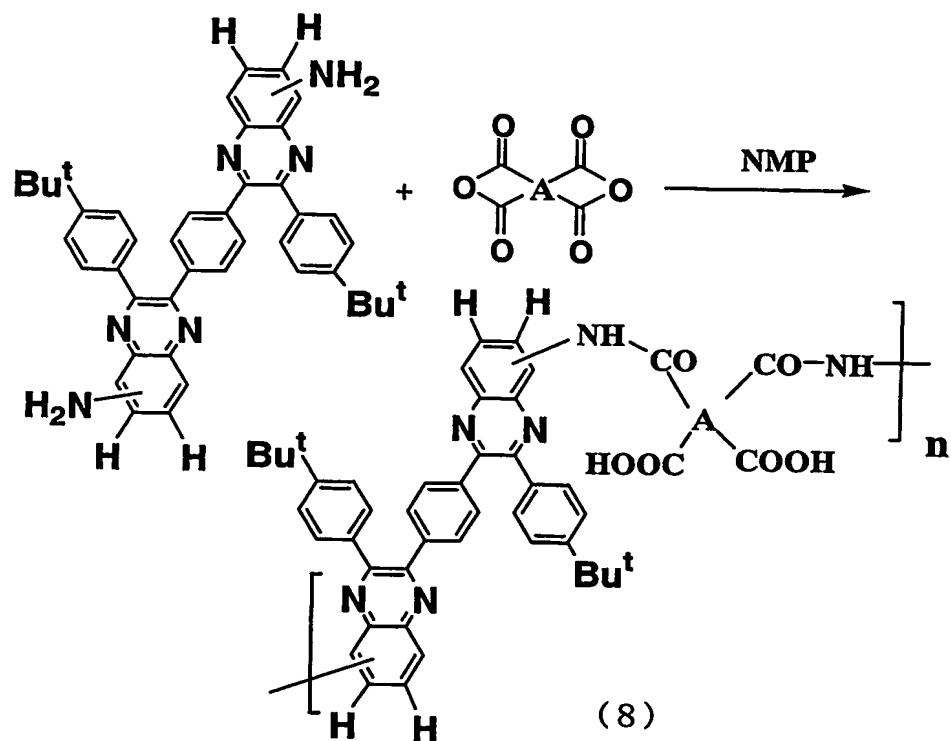


1, 4-ビス [3 - (4 - t e r t - プチルフェニル) - 5 - ニトロキノキサ
5 リン - 2 - イル] ベンゼン 3. 44 g を THF 300 g に溶解し、窒素置換した
後、PdC 1. 14 g を添加した。反応系を窒素置換した後、水素を規定量添
加し、室温で 48 時間攪拌した。反応終了後、析出物を濾別し、洗浄液の着色が
なくなるまでメタノールで洗浄し、乾燥した。その後、析出物をシリカゲルカラム
により分離精製し、黄色微粉末結晶の目的物を得た。このとき溶離液はクロロ
10 ホルムを用いた。

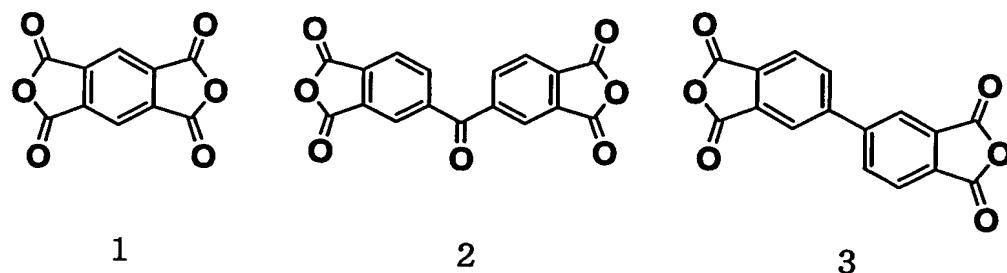
M/z (FD+) 627 (計算値 628.81)

IR: 3350 cm⁻¹ (ν NH), 1550 cm⁻¹ (ν NO), 1370 cm⁻¹ (ν NO),
1320 cm⁻¹ (ν CN), 1220 cm⁻¹ (ν CO), 820 cm⁻¹ (1, 4-ジ
置換ベンゼン)

[実施例 6～8] ポリイミド前駆体の合成



以下 1～3 で示されるテトラカルボン酸二無水物をそれぞれ用い、各酸二無水物及び 1, 4-ビス [3-(4-tert-ブチルフェニル)-5-アミノキノキサリン-2-イル] ベンゼンを、表 2 に示される条件にて NMP 中、室温で一定時間攪拌することにより、上記式 (8) (A はテトラカルボン酸残基を示す。) で示されるポリイミド前駆体を重合した。重合条件及び得られた重合物の分子量を併せて表 2 に示す。



[表2] ポリイミド前駆体の重合条件及び分子量

実施例	酸二無水物 (mol)	ジアミン (mol)	溶媒 *1	重合条件 温度(°C) 時間(hr)	分子量 GPC(Peak top) 平均分子量(Mn)
6	1 (5.0 mmol)	5.0 mmol	NMP	25 144	35760 (Mpeak top) 23495 (Mn)
7	2 (5.0 mmol)	5.0 mmol	NMP	25 144	57430 (Mpeak top) 42382 (Mn)
8	3 (5.0 mmol)	5.0 mmol	NMP	25 144	36580 (Mpeak top) 24256 (Mn)

*1: 固形分濃度 20質量%

(反応終了時はNMPを添加し固体分濃度5質量%とした)

[実施例 9～14] ポリイミド薄膜の電荷易導特性；電荷キャリア輸送性膜の評価

5 実施例 2～4 及び 6～8 で得た各ポリイミド前駆体ワニスを、洗浄した ITO ガラスにスピンドルコートにより塗布した後、焼成温度 200°C で 1 時間薄膜を処理し、ポリイミド薄膜を得た。この薄膜にアルミニウム電極を蒸着法により付け、その膜が正常に形成されていることをインピーダンスの測定で確認し、TOF 法で薄膜中の電荷易導を観察した。

10 ポリイミド薄膜（実施例 9：実施例 2 のポリイミド前駆体ワニスより得た）の整数項 (ε) の周波数依存性は、図 1 のグラフに示される通りであった。この結果から、薄膜は正常に形成されていることが確認された。

15 実施例 9～14 の全てのポリイミド薄膜において、上記と同様な結果が得られたことから、TOF により薄膜中のキャリアの易導挙動を調べた。実施例 9 のポリイミド薄膜中のキャリアの挙動を代表として図 2 のグラフに示す。

図 2 のグラフから、キャリアは薄膜中を走行時間 200 μ秒程度で移動していることが確認された。下記表 3 に実施例 9～14 のポリイミド薄膜のキャリア走行時間を示す。

[表3] 薄膜中のキャリアの走行時間

ポリイミド	使用ポリイミド前駆体	走行時間(μ sec)
実施例9	実施例2	200
実施例10	実施例3	150
実施例11	実施例4	185
実施例12	実施例6	210
実施例13	実施例7	175
実施例14	実施例8	200

[実施例15～17] ポリイミド薄膜の整流特性評価

実施例2～4で得た各ポリイミド前駆体ワニスを、洗浄したITOガラスにスピンコートにより塗布した。その後、焼成温度200℃で1時間薄膜を処理し、ポリイミド薄膜を得た。この薄膜にアルミニウム電極を蒸着法により付け、その膜が正常に形成されていることをインピーダンスの測定で確認し、電流電圧特性を測定したところ、整流特性が確認された。結果を図3に示す。

素子構造はITO電極上にポリイミドをスピンコートし、その上部にアルミニウムを蒸着で積層した。

なお、図3において、「●」は、実施例15のポリイミド薄膜（実施例2のポリイミド前駆体ワニスより得た薄膜）を、「○」は、実施例16のポリイミド薄膜（実施例3のポリイミド前駆体ワニスより得た薄膜）を、「■」は、実施例17のポリイミド薄膜（実施例4のポリイミド前駆体ワニスより得た薄膜）を示す。

[実施例18～20] ポリイミド薄膜を用いた有機発光ダイオード

実施例2～4で得たポリイミド前駆体ワニスを用い、次に示す方法で有機発光ダイオードを作成した。

ITO電極上に導電性高分子であるポリアニリンの薄膜を形成し、その上部に実施例2～4それぞれのポリイミド前駆体を50nmの厚みでスピンコートした。

スピンコート膜は、200℃で1時間焼成して閉環イミド化した。更にその薄膜の上部に蒸着法で電子輸送性材料であるアルミニウムキノリン(A1q₃)を50nm積層し、最後にマグネシウム銀を陰極として蒸着した。電極の酸化を避け

るため、更に陰極上にアルミニウムを 500 nm 積層した。作成した素子の電圧輝度特性を図 4 に示す。

なお、図 4において、「●」は、実施例 18 のポリイミド薄膜（実施例 2 のポリイミド前駆体ワニスより得た薄膜）を、「△」は、実施例 19 のポリイミド薄膜（実施例 3 のポリイミド前駆体ワニスより得た薄膜）を、「■」は、実施例 20 のポリイミド薄膜（実施例 4 のポリイミド前駆体ワニスより得た薄膜）を示す。

[実施例 21～23] ポリイミド薄膜の蛍光特性

実施例 2～4 のポリイミド前駆体ワニスの蛍光、及び同ワニスをスピンドルコート法で薄膜化し、200°C、1 時間焼成して得たポリイミド薄膜の蛍光を測定した。

10 ポリイミド前駆体ワニス（ポリアミック酸溶液）とポリイミド薄膜の結果を表 4 に示す。ポリイミド前駆体ワニス（ポリアミック酸溶液）の濃度は、それぞれ

実施例 2 : $3 \cdot 16 \times 10^{-6}$ mol/l

実施例 3 : $3 \cdot 32 \times 10^{-6}$ mol/l

実施例 4 : $3 \cdot 31 \times 10^{-6}$ mol/l

15 で測定した。

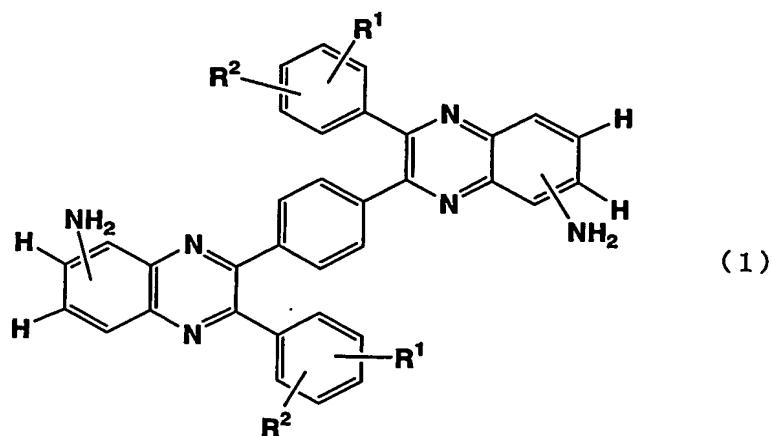
[表 4] 蛍光測定結果

実施例	溶液の蛍光特性			実施例 (ポリイミド薄膜)	薄膜の蛍光特性		
	励起波長 (nm)	蛍光波長 (nm)	強度 (au)		励起波長 (nm)	蛍光波長 (nm)	強度 (au)
2	308	489	940	21	315	315-600	100-250
3	306	486	498	22	290	300-570	200-600
4	308	487	920	23	290	300-570	1000-8000

表 4 に示されるように、何れも強い蛍光を発していることがわかる。また、ポリイミド薄膜は白色発光を呈していることがわかる。

請求の範囲

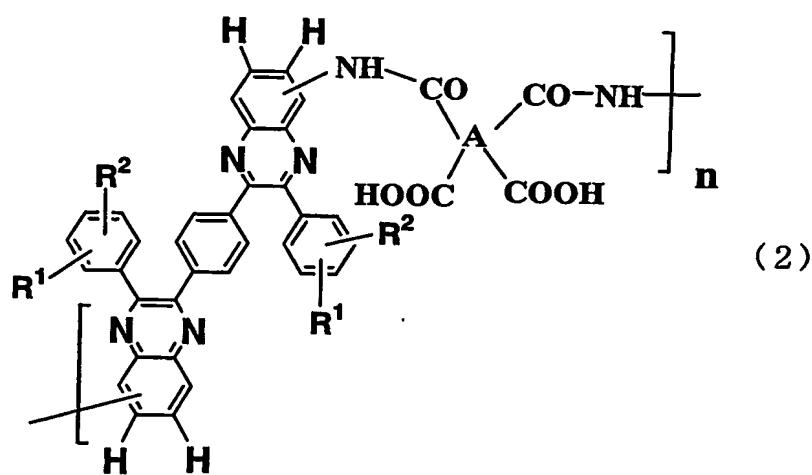
1. 式（1）で表されることを特徴とするジアミノベンゼン化合物。



（式中、R¹及びR²は、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、又はアルコキシ基を示す。）

2. 前記R¹及びR²が、それぞれ独立して、炭素数1～20のアルキル基、炭素数1～20のアルコキシ基、又は炭素数1～20のフルオロアルキル基である請求の範囲第1項記載のジアミノベンゼン化合物。

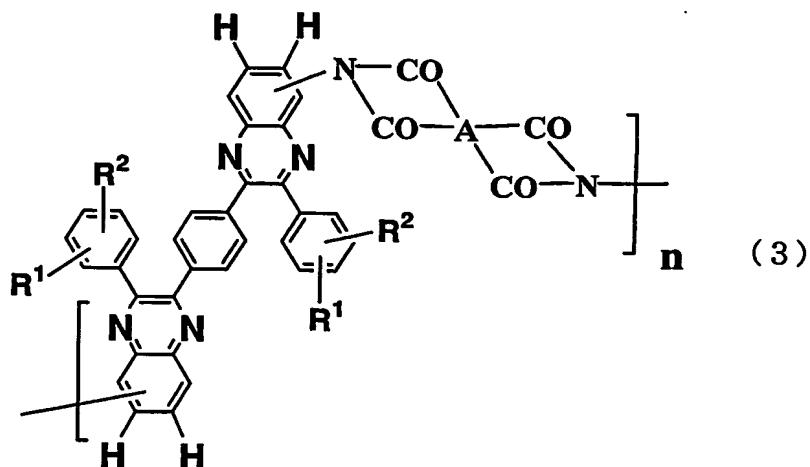
3. 下記式（2）の繰り返し単位を含むことを特徴とするポリイミド前駆体。



10

（式中、R¹及びR²は、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、又はアルコキシ基を示し、Aは、テトラカルボン酸残基を示し、nは、1～5000の整数を示す。）

4. 下記式（3）の繰り返し単位を含むことを特徴とするポリイミド。



（式中、R¹及びR²は、それぞれ独立して水素原子、アルキル基、又はアルコキシ基を示し、Aは、テトラカルボン酸残基を示し、nは、1～5000の整数を示す。）

5. 請求の範囲第1項又は第2項記載のジアミノベンゼン化合物を少なくとも1モル%含有するジアミン成分と、テトラカルボン酸又はその誘導体とを反応させてなるポリイミド前駆体。

6. 前記テトラカルボン酸及びその誘導体が、芳香族テトラカルボン酸及びその誘導体である請求の範囲第5項記載のポリイミド前駆体。

7. 前記芳香族テトラカルボン酸が、フェニルまたは置換フェニル基を有するテトラカルボン酸である請求の範囲第6項記載のポリイミド前駆体。

8. 請求の範囲第5項から第7項のいずれかに記載のポリイミド前駆体を閉環反応させてなるポリイミド。

15 9. 請求の範囲第4項または第7項記載のポリイミドで形成された電荷キャリア輸送性膜。

10. 請求の範囲第9項記載の電荷キャリア輸送性膜を用いた有機トランジスタデバイス。

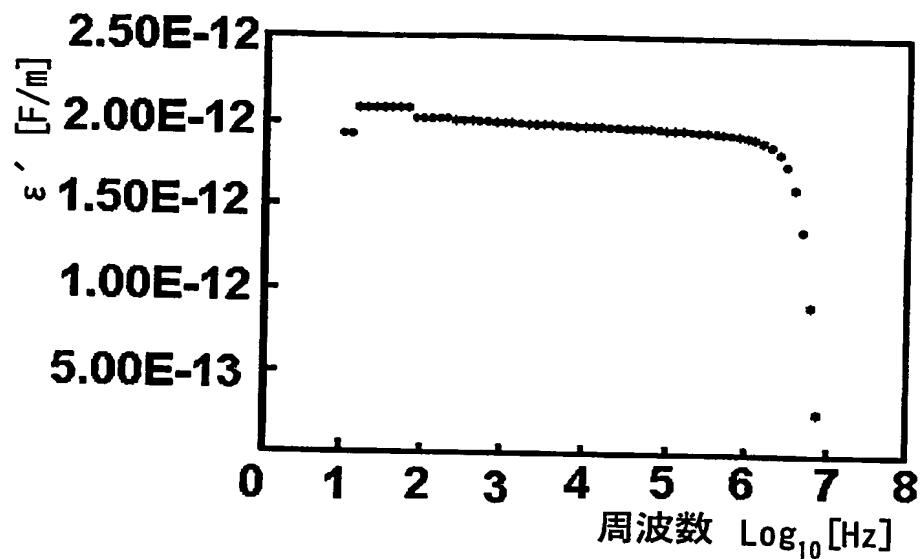
11. 請求の範囲第9項記載の電荷キャリア輸送性膜を少なくとも1層有する有機発光ダイオード。

12. 請求の範囲第9項記載の電荷キャリア輸送性膜を用いた蛍光フィルター。

1 3. 請求の範囲第9項記載の電荷キャリア輸送性膜を用いた液晶配向膜。

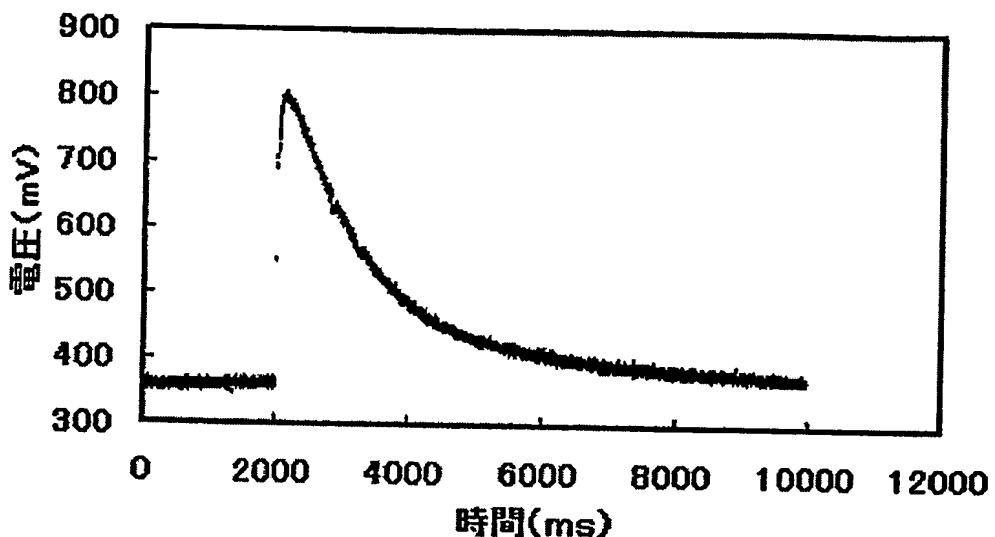
1/4

第1図



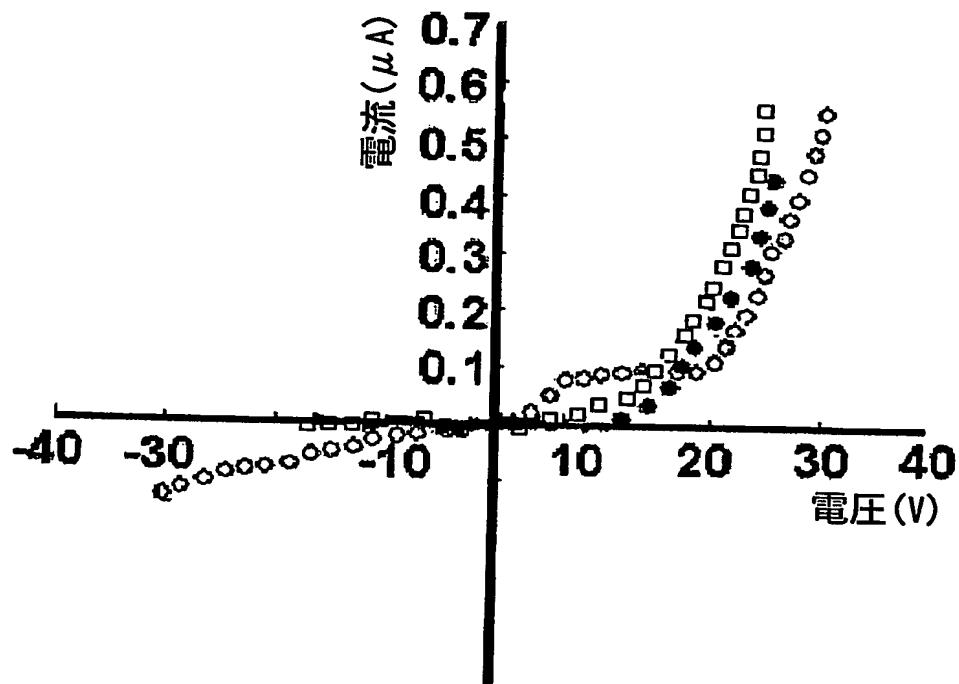
2/4

第2図



3/4

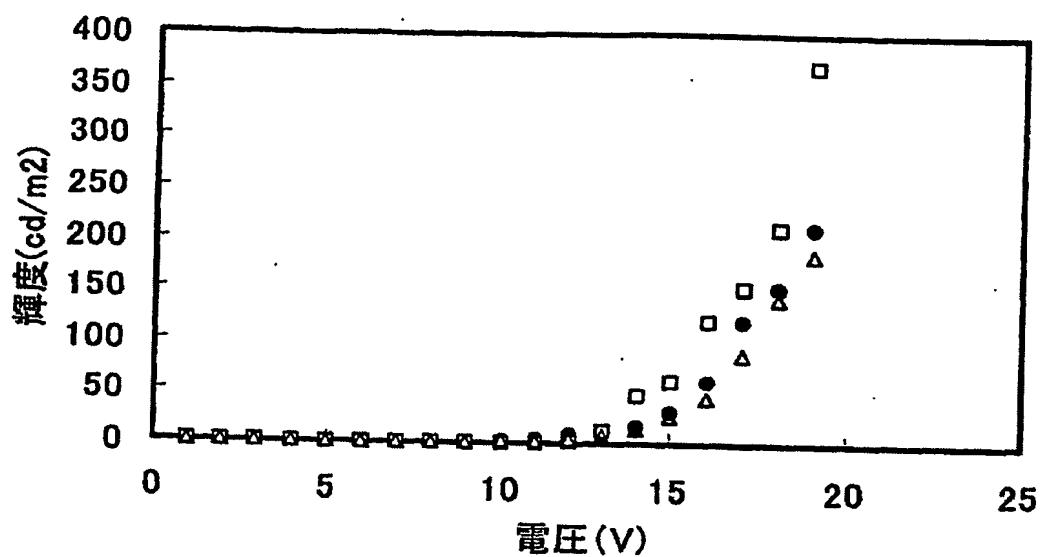
第3図



差 替 え 用 紙 (規則26)

4/4

第4図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008789

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08G73/10, C07D241/42, G02F1/1337, H01L29/786, H05B33/14,
H05B33/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08G73/00-73/26, C07D241/42, G02F1/1337, H01L29/786, H05B33/14,
H05B33/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
WPI

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 02/103825 A1 (SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA), 27 December, 2002 (27.12.02), Abstract; Claims & JP 2003-68307 A	1-9
A	JP 2001-35494 A (NEC Corp.), 09 February, 2001 (09.02.01), Examples & US 2002-132164 A1 & EP 1071148 A2	1-9
A	JP 2-269124 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), 02 November, 1990 (02.11.90), Claims (Family: none)	1-8

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09 August, 2004 (09.08.04)

Date of mailing of the international search report
24 August, 2004 (24.08.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Faxsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008789

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 420417 A1 (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.), 03 April, 1991 (03.04.91), Full text & JP 3-122124 A & US 5045608 A	1-8
A	JP 6-316635 A (SRI International), 15 November, 1994 (15.11.94), Abstract; Claims; Par. No. [0001] & US 4533692 A & EP 119192 A1 & WO 84/01160 A1	1-13

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1' C08G73/10, C07D241/42, G02F1/1337, H01L29/786,
H05B33/14, H05B33/22

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1' C08G73/00-73/26, C07D241/42, G02F1/1337,
H01L29/786, H05B33/14, H05B33/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

WP I

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名・及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 02/103825 A1 (SHOWA DENKO K.K.) 2002. 12. 27, 要約, 特許請求の範囲 & JP 2003-68307 A	1-9
A	JP 2001-35494 A (日本電気株式会社) 2001. 02. 09, 実施例, & US 2002-132164 A1 & EP 1071148 A2	1-9
A	JP 2-269124 A (工業技術院長) 1990. 11. 02, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-8

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

09. 08. 2004

国際調査報告の発送日

24. 8. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区駿河三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

富士 良宏

4 J 8830

電話番号 03-3581-1101 内線 6829

C(続き) 関連すると認められる文献		関連する 請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	
A	EP 420417 A1 (INTERNATIONAL BUS INESS MACHINES CORPORATION) 199 1. 04. 03, 全文 & JP 3-122124 A & US 5045608 A	1-8
A	JP 6-316635 A (エス・アール・アイ・インターナショナル) 1994. 11. 15, 要約, 特許請求の範囲, 【000 1】 & US 4533692 A & EP 119192 A1 & WO 84/01160 A1	1-13